

ラミネータ専用クリーンルーム

射出成形機、ホットプレスに続いて当社第三の柱として注目されている真空加圧式ラミネータは、極薄製品や複雑な形状の製品も静圧で均一に貼り合わせができることから、その用途は飛躍的に拡大しています。

最近、ラミネータによる生産がクリーンルーム内で行われるケースが増えてきていることから、本社工場内にラミネータ専用のクリーンルームを完成させ、常設トライ機も準備しました。

これにより「受注機の立会い性能検査」はもとより「試作トライ」などの環境も整いましたので、是非一度お試しください。また、ご案内申し上げます。



生産本部事務棟完成

昨年4月の組織変更により、それぞれ独立していた生産計画部門、資材調達部門、製造部門が生産本部に統合されました。

これに伴い、今まで別棟で業務を遂行していた3部門を一ヶ所に集中させるため、本社中興工場入口に生産本部事務棟を建設しました。

3部門の意志の疎通を向上させることで、生産効率のアップを図り少しでも納期の短縮につなげ、お客様に喜んでいただくよう頑張っていく所存です。



株式会社 名機製作所

本社・工場 〒474-8666 愛知県大府市北崎町大根2
TEL (0562)48-2111(代) FAX (0562)47-2316
ホームページ <http://www.meiki-ss.co.jp/>

モルタ事業部	国際部	〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 (国際ビル)	TEL (03)3212-7731(代)	FAX (03)3212-7730
	東京支店	〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 (国際ビル)	TEL (03)3212-7731(代)	FAX (03)3212-7730
	中部支店	〒474-8666 愛知県大府市北崎町大根2	TEL (0562)47-2391(代)	FAX (0562)47-2395
	大阪支店	〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-4-32	TEL (06)6386-2151(代)	FAX (06)6386-0932
	郡山営業所	〒963-8835 福島県郡山市小原田2-18-14	TEL (0249)42-2031(代)	FAX (0249)42-2032
	足利営業所	〒329-4216 栃木県足利市迫間町字西浦445	TEL (0284)91-0816(代)	FAX (0284)91-0044
	埼玉営業所	〒362-0011 埼玉県上尾市大字平塚字西原840-1	TEL (048)776-3811(代)	FAX (048)776-3815
	厚木営業所	〒243-0213 神奈川県厚木市飯山2120-11	TEL (0462)42-0493(代)	FAX (0462)42-2046
	静岡営業所	〒422-8036 静岡県静岡市敷地2-22-23	TEL (054)238-0826(代)	FAX (054)238-0827
	北陸営業所	〒933-0807 富山県高岡市井口本江494	TEL (0766)24-1012(代)	FAX (0766)24-1014
	三重営業所	〒514-0815 三重県津市大字藤方1563-1	TEL (059)223-1671(代)	FAX (059)223-1672
	広島営業所	〒734-0025 広島県広島市南区東本浦町11-4	TEL (082)283-7941(代)	FAX (082)283-7948
	九州営業所	〒816-0911 福岡県大野城市大城1-24-1	TEL (092)503-5882(代)	FAX (092)503-5890
ディスク事業部	東京	〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 (国際ビル)	TEL (03)3212-7731(代)	FAX (03)3212-7730
プレス事業部	東京	〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 (国際ビル)	TEL (03)3212-7731(代)	FAX (03)3212-7730

MEIKI NEWS

2000年5月発行 No. 166
名機ニュース

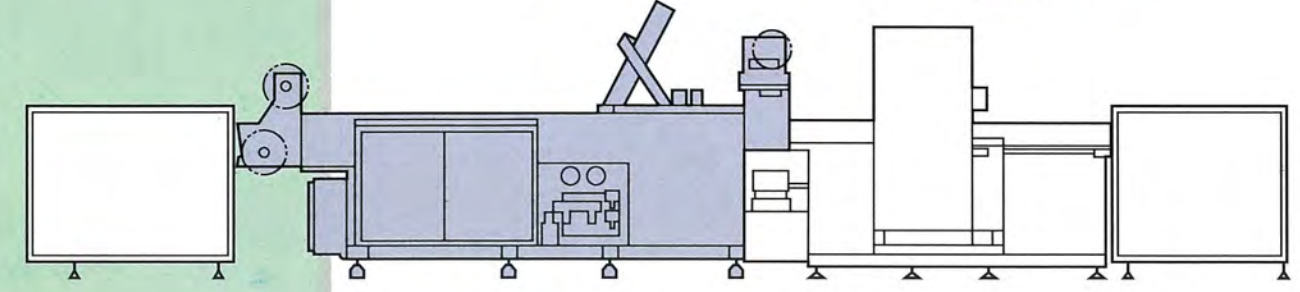
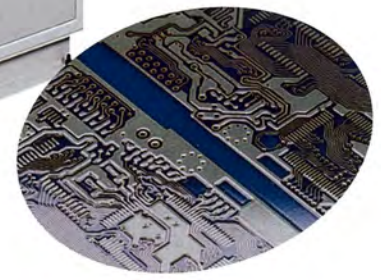
- JPCAショー2000に出展
- ラミネータ専用クリーンルーム
- 生産本部事務棟完成



JPCAショー2000に出展



ノートパソコン、携帯電話などのモバイル製品やデジタル家電の高機能・小型化は、飛躍的に進化しております。
 アナログ時代では考えられなかったそれらの小型化を実現させたのは、高密度多層基板技術といっても過言ではありません。
 JPCAショーは、プリント配線板、モジュール基板等の電子回路はもちろんのこと、これらに関わる各種材料、製造・検査装置等の最新技術が一堂に会する専門展示会で、今回で30回を迎えます。
 当社は、ビルドアップ基板や非接触ICカードなどの製造に最適とご好評をいただいている真空加圧式ラミネータ「MVLP-500」にオートカッタ、投入機・受取機を組み込み出展し、ビルドアップ絶縁フィルムの貼り合わせ実演を行います。
 ご多忙とは存じますが、是非ご来場のうえご高覧いただきますようご案内申し上げます。



会場

東京ビッグサイト (東京国際展示場)

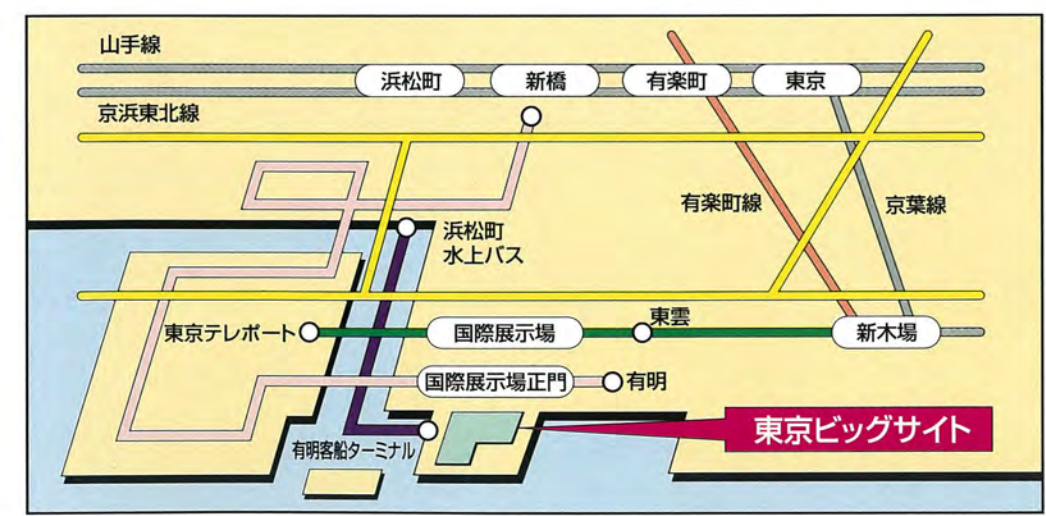
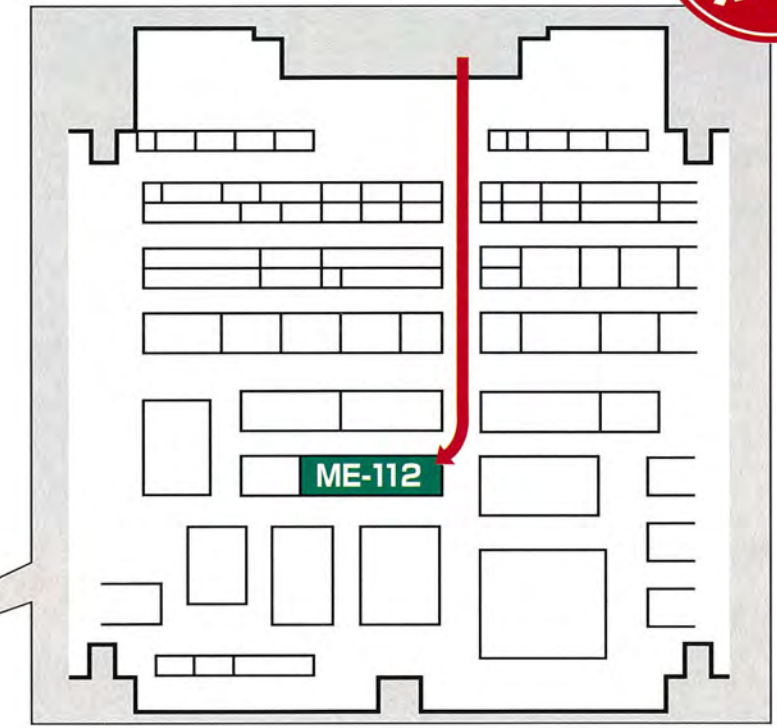
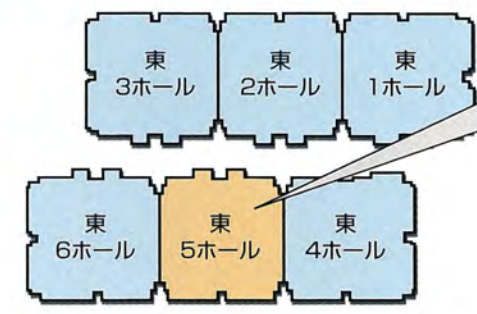
当社小間 東5ホール
 NO. **ME-112**

入場無料

会期

2000年
6月7日(水)~9日(金)
 ●AM10:00~PM5:00
 (最終日 PM4:00終了)

会場案内図



交通のご案内

- JR線
- 地下鉄
- 臨海副都心線
- 海上交通
- 高速道路
- ゆりかもめ